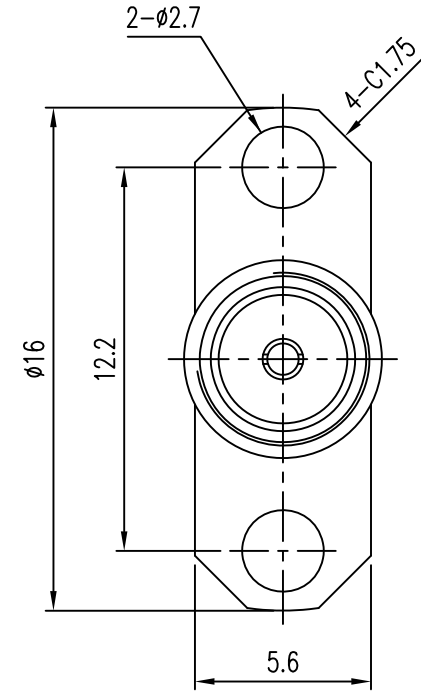
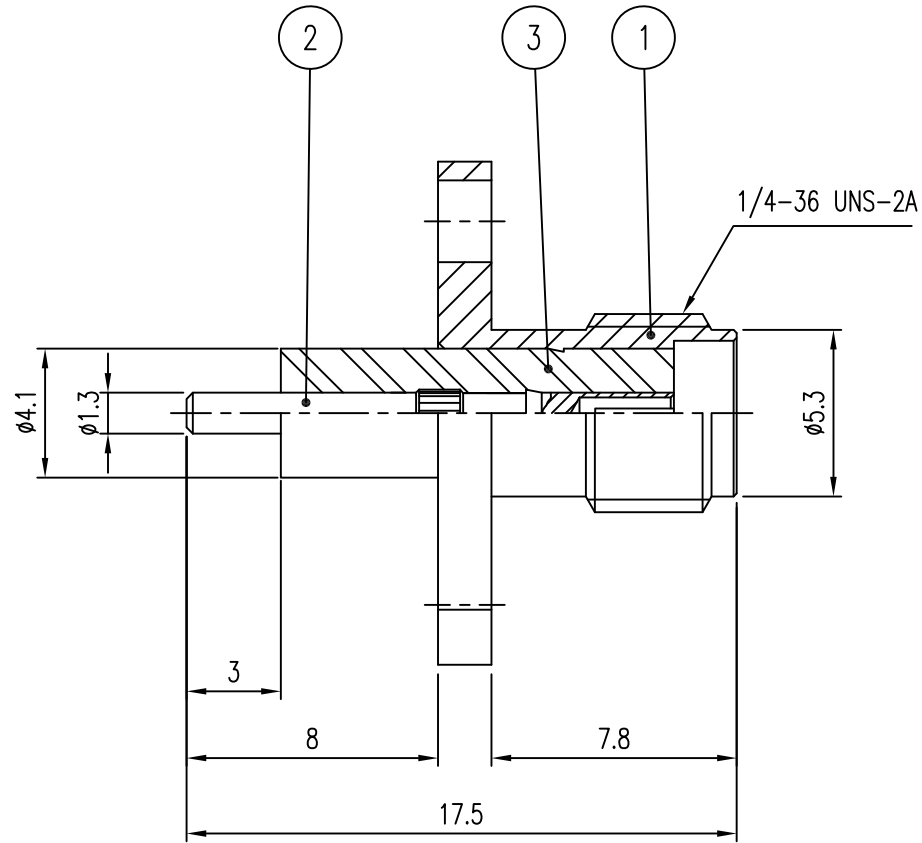


기공 ST									수 정 내 용				
									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)									1	절연체 공용화로 인한 코드 변경	은선영	김민철	2020. 12. 24.
ST(개선)									2	PIN 공용화 제품 적용으로 인한 코드 변경	은선영	김선호	2022. 08. 23.



1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02077-N/1 DIN00121-N/1
2	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01423-5/1 DCT00193-5/1
	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00347-5/2

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2008. 2. 18.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
	검도						
	제도						
재질					도명 SMA-J-H2-R		
열처리							
보호피막처리	작성부서				A4도번 CN01286-7/1		
	연 구 소						
	적도	4/1	단위	mm	총량		

A4